

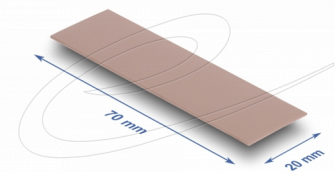
Delock Wärmeleitpad 70 x 20 x 0,75 mm für M.2 Module 3,0 W/mK - Silikonfrei

Beschreibung

Dieses Wärmeleitpad von Delock eignet sich zur Wärmeableitung zum Beispiel auf einem M.2 Modul. Ziel des Pads ist es, die **Leistung** zu **verbessern** und die **Lebensdauer** der Komponenten zu **erhöhen**. Typische Anwendungsbereiche für **silikonfreie Pads** finden sich in der Industrie sowie Optoelektronik.

Silikonfrei

Bei silikonfreien Pads werden keine Öle abgesondert, die empfindliche Komponenten verschmutzen oder schädigen könnten. Somit sind sie **ideal für sensible Elektronik**, wie zum Beispiel Sensoren. Zudem können silikonfreie Pads in einem breiterem Temperaturbereich verwendet werden, ohne dass ihre Eigenschaft darunter leidet, was besonders in industriellen Anwendungen mit **extremen Temperaturen** nützlich ist. Neben dem Vorteil der **längeren Haltbarkeit** sind sie zudem **umweltfreundlicher** als herkömmliche Wärmeleitpads.



height 0.75 mm

Artikel-Nr. 18479

EAN: 4043619184798

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

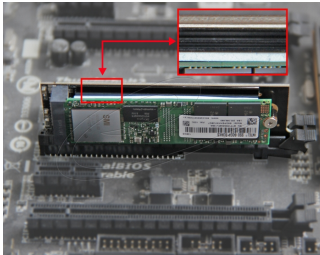
Technische Daten

- Wärmeleitpad zur Wärmeableitung
- Wärmeleitfähigkeit: 3,0 W/mK
- Betriebstemperatur: -60 °C ~ 180 °C
- Farbe: rosa
- Maße (LxBxH): ca. 70 x 20 x 0,75 mm

Packungsinhalt

- 1 x Wärmeleitpad

Abbildungen



Physikalische Eigenschaften

Wärmeleitfähigkeit:	3,0 W/mK
Länge:	70 mm
Breite:	20 mm
Höhe:	0,75 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de